

# 50<sup>TH</sup> INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

UNDER THE PATRONAGE OF  
THE SWISS FEDERAL GOVERNMENT, OF THE  
STATE, THE CITY OF GENEVA AND OF THE WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION WIPO

09-13  
APRIL 2025  
PALEXPO

INVENTIONS-GENEVA.CH



# 2025 瑞士日內瓦第 50 屆國際發明展 台灣參展團

50<sup>th</sup> INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

## 邀 請 函

發明先進：敬啟

「第 50 屆瑞士日內瓦國際發明展」

50<sup>th</sup> INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA

將在 2025 年 4 月 9 日 開展，本會傳承 30 幾年來的帶團經驗，繼續為發明界服務，敬盼與您同行。

瑞士日內瓦國際發明展，為世界首屈一指發明展，經濟部智慧財產局公告著名國際發明展，瑞士日內瓦國際發明展 2024 年有 1000 多件發明作品，35 國以上世界工商人士約 25000 人參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，若在此國際發明舞台獲獎，將無比榮耀。

今年我們除了傳承以往之優點外，若您的作品擁有中華民國專利(四年內)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之來回機票費補助。(如附表)



台灣發明協會  
日內瓦參展團

理事長 **張家菊** 敬邀

# 專利發明創作獎助辦法

## 第十七條

發明或創作在我國取得專利權後之四年內，參加著名國際發明展獲得金牌、銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向專利專責機關申請該參展品之運費、來回機票費用及其他相關經費之補助。

前項經濟費補助如下：

- 一、亞洲地區：以新台幣二萬元為限。
- 二、美洲地區：以新台幣三萬元為限。
- 三、歐洲地區：以新台幣四萬元為限。

同一人同時以二以上發明或創作參加同一著名國際發明展者，其補助依前項規定辦理；如該發明或創作曾獲補助，不得再於同一著名國際發明展申請補助。

第一項之著名國際發明展，由專利專責機關公告。

符合申請第一項之補助者，發明人或創作人應於參展當年提出申請補助。

## 2025 瑞士日內瓦第 50 屆國際發明展-參展辦法

一、宗旨：促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。

二、主辦單位：台灣發明協會

三、團名：2025 瑞士日內瓦國際發明展-台灣參展團

四、依據：瑞士日內瓦國際發明展覽會大會組團授權書

五、展覽會名稱：2025 瑞士日內瓦國際發明展

六、展出日期：2025 年 4 月 9 日 ~ 4 月 13 日

七、展出地點：Palexpo SA / Le Grand-Saconnex / Geneva / Switzerland

八、參展作品：凡參展之作品有中華民國專利證書者(專利四年內)，一旦得獎，經濟部智慧財產局將提供補助以茲鼓勵，若無中華民國專利證書也可參展但無補助，需特別注意。

九、費用：

1. 參展費：每件作品**台幣 105,000 元**

(包含報名費、展位費、評審費、入場證、桌椅及電源費)

2. 海報費：每件**台幣 1,000 元**。

3. 代展費：每件**台幣 10,000 元**。

4. 個人旅費：另計(本會有旅團可參考)

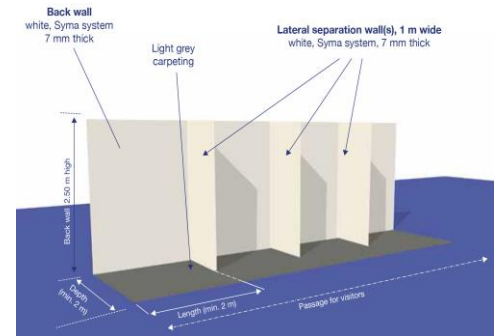
5. 瑞士日內瓦展為 2 作品共用 1 攤位(由協會安排)

若您 1 作品要自己獨立 1 攤位

需另加攤位費**台幣 45,000 元**。

6. 現場中法翻譯人員 180 /日 CHF

十、即日起接受報名至 **2025 年 2 月 10 日** 截止。



※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於瑞士展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

※ 素食者或需住單人房(另加台幣\_\_\_\_\_元) 者也請於隨團報名表裡標註。

## 繳交參展資料明細單：

以下所有資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名瑞展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以利以編號通知補件，謝謝。

☐01.已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)

☐02.參展切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章)

☐03.參展品專利證書掃描檔

(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請機票補助)

☐04.參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)

☐05.隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)

☐06.自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名

☐07.發明人或聯絡人名片一張/或檔案

☐08.聘請翻譯人員切結書

(請參展現場負責人代表簽名或蓋章)(無聘請者免填)

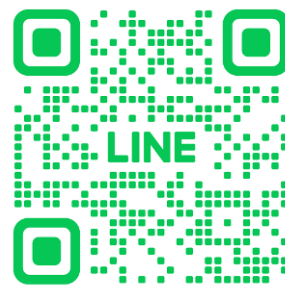
報名日期：即日起接受報名至 **2025 年 2 月 10 日止**

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626#323

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw



台灣發明協會  
官方好友 LINE

- 以上資料請連同定金 **20,000 元/攤位**，繳交至本會，以先完成報名手續。  
(有檢附參展資料卻未繳交定金或未繳交參展資料只支付定金者，歉難受理報名。)

- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行  
戶名：“**社團法人台灣發明協會**”  
帳號：“**0310-10-100304-3**”